



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

8550 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸 (100mm)

芯片代码：A060AJ-00

芯片厚度： $240 \pm 20\mu\text{m}$

管芯尺寸： $600 \times 600\mu\text{m}^2$

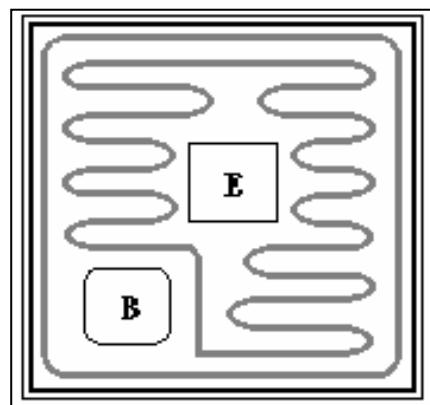
焊位尺寸：B 极 $130 \times 150\mu\text{m}^2$; E 极 $140 \times 130\mu\text{m}^2$

电极金属：铝

背面金属：金

典型封装：S8550 , H8550

管芯示意图



极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$) (封装形式 : TO-92)

T_{stg} —— 贮存温度.....	-55~150
T_j —— 结温.....	150
P_C —— 集电极耗散功率.....	1W
V_{CBO} —— 集电极—基极电压.....	-40V
V_{CEO} —— 集电极—发射极电压.....	-25V
V_{EBO} —— 发射极—基极电压.....	-6V
I_C —— 集电极电流.....	-1.2A

电参数 ($T_a=25^\circ\text{C}$) (封装形式 : TO-92)

参数符号	符 号 说 明	最 小 值	典 型 值	最大 值	单 位	测 试 条 件
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-0.1	μA	$V_{CB}=-35\text{V}$, $I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			-0.1	μA	$V_{EB}=-6\text{V}$, $I_C=0$
h_{FE}	直流电流增益	85	500			$V_{CE}=-1\text{V}$, $I_C=-100\text{mA}$
		40				$V_{CE}=-1\text{V}$, $I_C=-800\text{mA}$
$V_{BE(on)}$	基极—发射极导通电压			-1.0	V	$V_{CE}=-1\text{V}$, $I_C=-10\text{mA}$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压			-0.5	V	$I_C=-800\text{mA}$, $I_B=-80\text{mA}$
$V_{BE(sat)}$	基极—发射极饱和电压			-1.2	V	$I_C=-800\text{mA}$, $I_B=-80\text{mA}$
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	40			V	$I_C=-100\mu\text{A}$, $I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	25			V	$I_C=-2\text{mA}$, $I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	6			V	$I_E=-100\mu\text{A}$, $I_C=0$
f_T	特征频率	100			MHz	$V_{CE}=-10\text{V}$, $I_C=-50\text{mA}$